

SPECKLE INTERFEROMETRICKÉ MERANIE NAPÄTI V BIMETALE

Milan Držík, Ústav stavebnictva a architektúry SAV
842 20 Bratislava

1. Úvod

Teplotná rotačnosť materiálov spôsobuje pri zmenách ich teploty termické napäťia. Ak si predstavíme homogéne telo, ktoré je volne uložené, pri zahriatí na konštantnú teplotu zmení svoje rozmery i objem. Keďže níč nebráni jeho deformácií, nevzniknú v ňom žiadne napäťia. V technickej praxi sa však stretávame s konštrukčnými prvkami so zložitejšími okrajovými podmienkami. Vyskytujú sa problémy s napäťosťou, ktorá vzniká pri rovnomenom rozdelení teplotného pola v konštrukčnom prvku, ak tento nie je volne uložený. Ďalšie prípady sú problémy, ak tepelný tok sledovaným telosom nie je konštantný. Teplotný gradient, ktorý takto vznikne, zapríčinuje lokálne deformácie a vznik napäťia. Tretí okruh zahrňuje všetky prípady, pri ktorých teplota časti telesa sa mení. Výsledné napäťové pole sa mení v čase.

2. Teplotné napäťia v austenitických návaroch.

Interakcia dvoch materiálov s rôznymi koeficientmi teplotnej rotačnosti je problémom, s ktorým sa stretávame napr. pri návaroch austenitickej vrstvy na základný materiál. Typickým príkladom sú oceľové antikorózne výstelky v jadrových reaktoroch, ktoré pracujú v relativne náročných režimoch. Experimentálne sme merali napäťosť v bimetalických vzorkach z takýchto materiálov. Teplotný režim predstavoval zahriatie vzoriek na konštantnú teplotu. Vzorky v podobe nosníkov boli uložené volne, termické napäťia v nich vznikali vplyvom rozdielnych koeficientov teplotnej rotačnosti oboch materiálov. V tenkej rovinnej doske, pokiaľ sa jej teplota po hrúbke nemení, vzniká roviná napäťosť [1]. Pre takéto telo podrobenej konštantnej zmeny teploty potom

platí

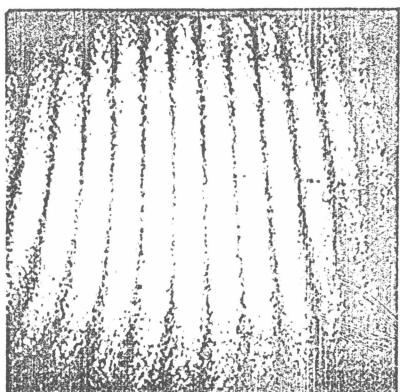
$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij} + \frac{\alpha ET}{1-\nu} \delta_{ij}. \quad (1)$$

Tu α je koeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnosti materiálu, $T = T_2 - T_1$ je zmena teploty, σ_{ij} a ε_{ij} sú komponenty tenzora napäcia a deformácie, E je Youngov modul pružnosti, λ a μ sú Lamého konštanty a δ_{ij} je Kroneckerov symbol. Poznamenajme, že tieto vzťahy platia za predpokladu lineárne pružného materiálu a teplotne nezávislých materiálových konštánt. V reálnych podmienkach sa často na rozhraní materiálov po zvarovaní vytvárajú zvyškové napäťia, ktoré môžu presiahnuť lineárnu oblasť. Vzorky, ktoré sme experimentálne sledovali, boli žíhané, preto získané priebehy napäti zrejme nie sú uvedenými faktormi ovplyvnené.

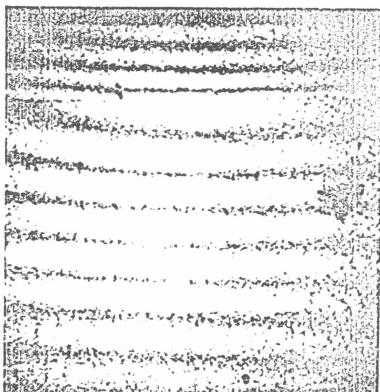
3. Experimentálne meranie napäti

Pri riešení úloh spojených s termickými napäťami je veľmi perspektívne využitie metód holografickej resp. speckle interferometrie. Tieto metódy sa vyznačujú presnosťou merania mikroskopických premiestnení, bezkontaktnosťou merania a nevyžadujú špeciálnu úpravu povrchu materiálu [2, 3]. Pri experimentoch sme použili interferenčnú techniku, ktorú môžeme zaradiť medzi metódy speckle interferometrie [4]. Na rozdiel od klasickej speckle techniky sa tu však používa tzv. dvojkanálový spôsob zápisu informácie. Spočíva v tom, že objekt sa opticky sleduje pod dvoma uhlami, symetricky od kolmice na povrch objektu. Laserové svetlo difúzne odrazené od objektu prechádza dvoma optickými kanálmi a sústreduje sa v spoločnom obrazu, pričom vzájomnou interferenciou vytvára hologram. Pri formovaní takého hologramu sa nepoužíva samostatný referenčný zvôzok, preto pri premiestnení objektu v smere pozorovania nevzniká dráhový (t.j. i fázový) rozdiel. Fázové posunutie však nastáva pri pohyboch kolmo na smer pozorovania. Jeho výsledkom je skutočnosť, že pri rekonštrukcii takého dvojexpozičného hologramu vzniknú interferenčné čiary. Čiary predstavujú izolinie rovnakých hodnôt meranej zložky vektora premiestnenia v rovine povrchu objektu.

Na Obr. 1 a Obr. 2 sú uvedené príklady takýchto interferen-

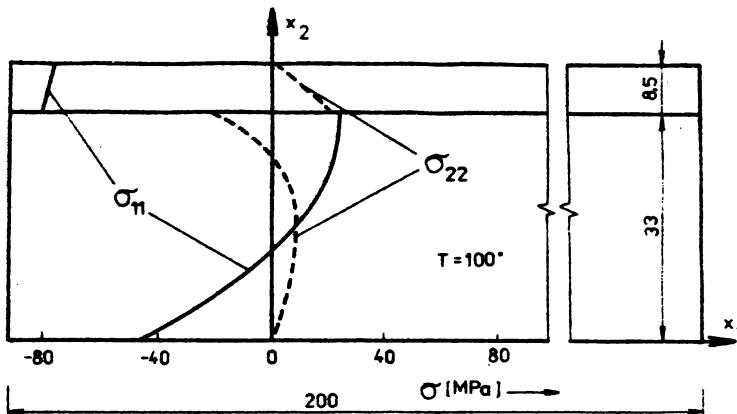


Obr. 1



Obr. 2

čných obrazcov zaznamenaných pri meraní teplotnej deformácie. Obr. 1 ukazuje izotató zložky x_1 (v smere osi x_1) a Obr. 2 čiary ortogonálnej zložky x_2 . Teplotný rozdiel je v oboch prípadoch 25°C . Na vyhodnotenie napäťí je potrebné súradnicové závislosti zložiek premiestnení x_1, x_2 derivovať. Získané závislosti preto obvykle approximujeme vhodnými polynómy (napr. Čebyševovými), ktoré zaručia presnosť vypočítaných hodnôt derivácií. Krivky závislostí, ktoré sme namerali, boli však blízke priamkám, preto postačovalo grafické vyhodnotenie derivácií. Vyhodnotený priebeh napäťí v meranom bimetale je nakreslený na Obr. 3. Na obrázku sú tiež uvedené celkové rozmery vzorky. Hodnoty napäťí sú uvedené pre zahrievanie vzorky a teplotný rozdiel 100°C . Rozdiel teplôt sa meral ortuťovým teplomerom zasunutým v otvore vo vzorke s maliatym silikónovým olejom. Merali sa rôzne teplotné intervale, maximálna teplota vzorky však nepresiahla 150°C . Hodnoty modulov pružnosti oboch materiálov ($E_x = E_y = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$) ako aj koeficientov teplotnej rozťažnosti výstelky ($\alpha_v = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ deg}^{-1}$) a základného materiálu ($\alpha_z = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ deg}^{-1}$) sme zobrali s tabuľiek. Zistili sme však, že pri vyhodnotení meraní na výsledné hodnoty napäťí značne vplyvajú najmä nepresne zadané koeficienty teplotnej rozťažnosti. Z tohto dôvodu na presnejšie poznanie stavu napäťia pri podobných meraniach bude potrebné tieto koeficienty experimentálne merať.



Obr. 3

4. Záver

Na základe uskutočnených experimentov s meraním pola premiestnení na teplotne namáhaných vzorkách môžeme konštatovať nasledujúce skutočnosti:

- napriek voľnému uloženiu bimetalických konštrukčných prvkov pri teplotách niekolko sto $^{\circ}\text{C}$ dosahujú napäťia verykých hodnôt
- podľa nameraných priebehov interferenčných čiar sa zdá, že silné prehriatie oboch materiálov pri zvarovaní (eustenitická a uhlíková ocel) nezmenilo príliš ich materiálové konštanta v oblasti rozhrania
- kvantitatívne hodnoty napäťí na rozhraní značne závisia od presných hodnôt materiálových konštant, pri detailnom rozbore napäťosti na rozhraní materiálov je nutné tieto parametre presne merať
- z hľadiska použitej meracej metódy môžeme usudzovať, že rozpracovaná speckle interferenčná metóda s dvojkanálovým spôsobom zápisu je dostatočne presná na snímanie rovinnych zložiek premiestnení a spoluľivostou a presnosťou výsledkov podstatne predčí klasický spôsob, ktorý je málo citlivý a veľmi závislý na technickej kvalite zobrazujúcich objektívov

Literatúra

- 1 Timošenko, S.P., Gudjer, Dž.: Teorijsa uprugosti, Moskva 1979
- 2 Harris, W.J., Woods, D.C.: Thermal stress studies using optical holographic interferometry, Mater. Eval., 32, 50 (1974)
- 3 Kudrin, A.B., Poluchin, P.J., Čičenev, N.A.: Holografija i deformacija metallov, Moskva 1982
- 4 Držík, M.: Holografický interferometer na meranie pre-miestnení kolmých na smer pozorovania, PV 00518 - 89